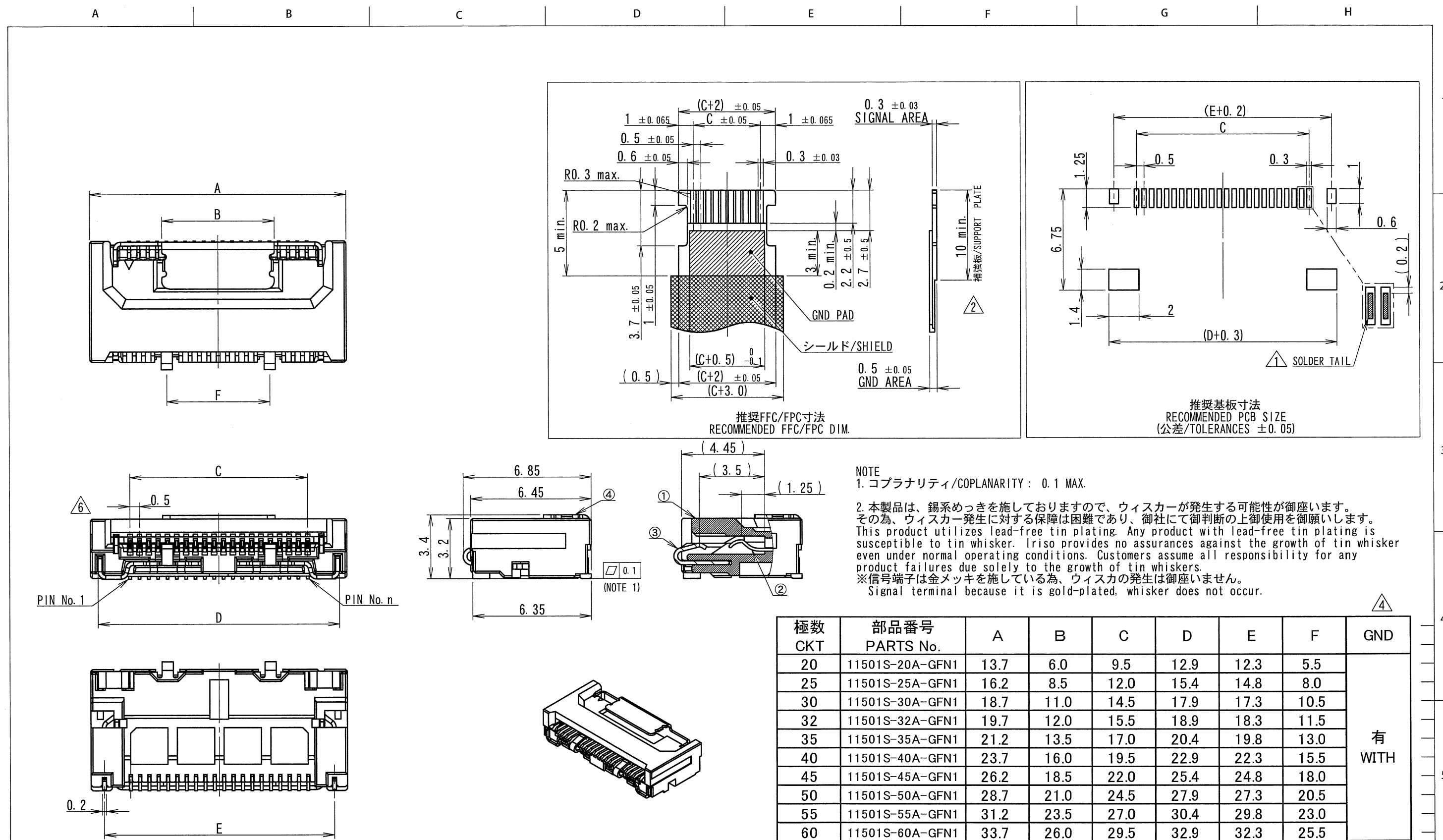




NOTE
1. コプラナリティ/COPLANARITY : 0.1 MAX.
2. 本製品は、錫系めっきを施しておりますので、ウィスカが発生する可能性が御座います。その為、ウィスカ発生に対する保障は困難であり、御社にて御判断の上御使用を御願ひします。This product utilizes lead-free tin plating. Any product with lead-free tin plating is susceptible to tin whisker. Iriso provides no assurances against the growth of tin whisker even under normal operating conditions. Customers assume all responsibility for any product failures due solely to the growth of tin whiskers.
※信号端子は金メッキを施している為、ウィスカの発生は御座いません。
Signal terminal because it is gold-plated, whisker does not occur.

極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	C	D	E	F	GND
20	11501S-20A-GFN1	13.7	6.0	9.5	12.9	12.3	5.5	有 WITH
25	11501S-25A-GFN1	16.2	8.5	12.0	15.4	14.8	8.0	
30	11501S-30A-GFN1	18.7	11.0	14.5	17.9	17.3	10.5	
32	11501S-32A-GFN1	19.7	12.0	15.5	18.9	18.3	11.5	
35	11501S-35A-GFN1	21.2	13.5	17.0	20.4	19.8	13.0	
40	11501S-40A-GFN1	23.7	16.0	19.5	22.9	22.3	15.5	
45	11501S-45A-GFN1	26.2	18.5	22.0	25.4	24.8	18.0	
50	11501S-50A-GFN1	28.7	21.0	24.5	27.9	27.3	20.5	
55	11501S-55A-GFN1	31.2	23.5	27.0	30.4	29.8	23.0	
60	11501S-60A-GFN1	33.7	26.0	29.5	32.9	32.3	25.5	

△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△	180999	SHAPE REV	N.H	A.M	'18-09-26	①ハウジング : LCP (UL94 V-0) HOUSING : LCP (UL94 V-0)	DIM 寸法 ± 0.3	DR '18-09-26	DSN '14-07-31	11501 シリーズ FFC/FPCソケット 11501 SERIES FFC/FPC SOCKET
△	54415	NOTE REV	T.T	Y.O	'18-02-23	②コンタクト : コルソン合金 CONTACT : CORSON ALLOY	ANGLE 角度 ±	N. Hijioka	T. Takane	EDP No
△	52342	NOTE REV	T.T	Y.O	'16-09-05	③補強金具 : リン青銅 METAL FLANGE : PHOSPHOR BRONZE		CHK A. Miura	APP '18/9/26 Y. Yoshikawa	PARTS No 部番
△	52159	RELEASED	T.T	Y.O	'16-07-26	④仮保持端子 : リン青銅 HALF LOCK CONTACT : PHOSPHOR BRONZE				IMSA-11501S-**A-GFN1
△	—	DIM REV	T.T	Y.O	'15-06-19	FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法			DWG No 図番
△	—	REVISED	T.T	Y.O	'15-03-02	②ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 2.0 μmMIN. 金めっき/Au PLATE: 0.1 μmMIN.				REV.
△	—	SKETCHED	T.T	Y.O	'14-12-22	③ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 1.5~3.5 μm. 錫半光沢めっき/TIN MATT PLATE: 3.0 μmMIN.				110-411501-093
LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記 事	DR	CHK	DATE 年月日	④ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 1.5~3.5 μm. 錫半光沢めっき/TIN MATT PLATE: 3.0 μmMIN.				6